

## 超精密マイクロプロファイル研削盤 UPZ210Li / UPZ210LiII



### 【特徴】

CCD機上画像処理システム搭載により、加工したものの測定評価まで行います。『特別仕様の円筒研削装置付』

### 【用途】

各種平面研削はもちろん、衝撃、破壊靱性、クリープラプチャー試験片のノッチ加工や疲労試験片の平行部加工等の様々な試験片の精密加工に利用できます。

項目	仕様
テーブル作業面の大きさ	200 x 110 (mm)
テーブル移動量	270 x 120(mm)
テーブル上面からの砥石下面までの距離	190 (mm)
永磁チャック寸法	175 x 105 x 45 (mm)
チャック上の積載質量	5.0 (kg)

